PAJ does not exist.

But, when the 'JAPANESE'(and 'DETAIL') button is displayed on the upper frame, the function is available.

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

⑩ 公 開 特 許 公 報 (A) 昭60 - 89076

⑤Int Cl.⁴

識別記号

厅内整理番号

❸公開 昭和60年(1985)5月18日

H 01 R 11/01

6625-5E

審査請求 未請求 発明の数 2 (全23頁)

匈発明の名称 導電コネクターとそれを使用した回路部品の組立体

②特 願 昭58-197195

20出 願 昭58(1983)10月20日

⑩発 明 者 大 横 田 茂 大阪市東区安土町2丁目30番地大阪国際ビル ミノルタカ メラ株式会社内

⑩発 明 者 清 玄 寺 潔 大阪市東区安土町2丁目30番地大阪国際ビル ミノルタカ メラ株式会社内

⑩発 明 者 谷 口 信 行 大阪市東区安土町2丁目30番地大阪国際ビル ミノルタカ メラ株式会社内

⑫発 明 者 谷 井 純 一 大阪市東区安土町 2 丁目30番地大阪国際ビル ミノルタカ メラ株式会社内

⑪出 願 人 ミノルタカメラ株式会 大阪市東区安土町2丁目30番地 大阪国際ビル 社

最終頁に続く

昭 細 豊

1. 発明の名称

導電コネクターとそれを使用した回路部品の組立体

2. 特許請求の範囲

- 1. 回路構成部品を電気的に接続するための導電コネクターにおいて、弾性絶縁体層と弾性導電体層との積層構造からなるユニット複数個を、並列若しくはそれらの積層方向が交わる如くに連結すると共に、その連結部に絶縁体を介在させたことを特徴とする前記導電コネクター。
- 2 前記各ユニットがほぶ同一平面上に位置する如く連結されてなる特許請求の範囲第 1 項記戦の導電コネクター。
- 3. 前記各ユニットが連結部をはさんで上下の 位置関係で連結されてなる特許請求の範囲第1項 記載の導電コネクター。
- 4. 前記絶縁体が連結部の一部にのみ設けられている特許請求の範囲第1項記載の導電コネクター。

- 5. 任意のユニットの積層間隔が他のユニット の積層間隔と異なるように構成されてなる特許 請求の範囲第1項記載の導電コネクター。
- 6. 接続端子群が設けられていると共に、各接 続端子の被接続部が接続端子の配列方向に沿って ジグザグ状に配置されている第1および第2回路 構成部品と、

弾性絶縁体層と弾性導電体層との積層構造からなるユニット複数個が、 絶縁体を介して並列に連結されてなる導電コネクターとからなり、

前記第1 および第2回路構成部品とは、それらの接続端子群の被接続部が互いに対向する如く配置されており、それら両者間に前記導電コネクターが各回路構成部品上の被接続部に圧接する如く配置されていることを特徴とする回路部品の組立

7. 前記接続端子の被接続部は、接続端子先端に形成された膨出部である特許請求の範囲第 6 項に記載の回路部品の組立体。

- 1 -

特別昭60-89076(2)

3. 発明の詳細な説明

技術分野

この発明は、回路構成部品同士、例えばブリント基板同士やブリント基板と被毒などの電気素子を電気的に接続するための導電コネクターに関し特に弾性を有する導電コネクターおよびそれを使用した回路部品の組立体に関するものである。

従来技術

この種等電コネクターとして従来より公知のものは、弾性絶縁体層と弾性導電体層とが単純に積層されただけのものであるために、回路構成部品上の被接続部分を導電コネクターの積層方向に沿って散開させておかなければならず、回路構成部品が大型化する欠点があった。

第1図はこの種従来例を示すもので、(a)は導電コネクター本体であり、この導電コネクターは弾性絶縁体層(b)と弾性導電体層(c)とが順次重ね合わされた、積層構造の一体物として形成されている。 回路構成部品としてのブリント基板(d)(e)には、互いの対向する位置に接続端子群(f)(g)が形成されて

- **3** -

自 的

この発明は上記従来の欠点を解消するためになされたもので、その目的とするところは、従来品のもつメリットはそのまゝに、かつそれ自体コンパクトに構成することのできる導電コネクターおよびそれを使用した回路部品の組立体を提供することにある。

実 施 例

第2図は、この発明の一実施例を示すもので、(1)はこの発明に係る導電コネクターで、この導電コネクターは、弾性導電体層(2)(4)を弾性絶縁体層(3)(5)とが順次積層された第1ユニット(6)および第2ユニット(7)とを有し、これら両ユニット(6)(7)が可挽性絶縁シート(8)を介して貼着一体化されたものである。弾性絶縁体層(3)(5)は絶縁性ゴムで形成され、また弾性導電体層(2)(4)は炭素散粉末を配合されたゴム部材で形成されている。 (この実施例の弾性導電体層(8)(5)では常に導電性をもつ材料が 要はれているが、導電材料としてはこの他圧縮された場合にのみその圧縮方向に対して導電性を呈

おり、前記導電コネクター(a)を間にはさんでとれ ら基板を押え付けるようにして固定すると、導電 コネクターの絶縁体層(b)によって各接続端子群(f) (g)が電気的に接続されるように構成されている。 このような導電コネクターによる接続は、導電コ ネクター自身が弾性体で形成されているために接 続端子群(f)(g)と導電体層(b)との間に充分な接触圧 が得られ、接触不良に起因する故障を可及的に抑 えることができるメリットがある反面、短絡防止 のために各接続端子の間隔を、導電コネクターの 導電体層の幅よりも充分大きく採らねばならない ために導電コネクターの積層方向に沿って接続端 子を散開させなければならない不都合がある。従 って、従来の導電コネクターを使用する場合には 回路構成部品の前記導電コネクターの積層方向に 沿った長さを大きくせねばならず、また接続端子 の数が増えるとそれにつれて導電コネクター自体 も長大なものにせざるを得なくなり、特にカメラ のようにスペースの限られたものに組み込む場合 には、大きな制約を受ける欠点があった。

- 4 -

するような材料を選択しても良い。)

(9)は液晶ユニットで、この液晶ユニットは、2 枚の重ね合わされた上下ガラス体(10)(11)と、そ の間に封入された液晶と、上ガラス板上に設けら れた偏光板 (12)と、下ガラス板 (11)の下面に設け られた偏光板(図示せず)とからなっている。下 ガラス板 (11)の一部は、上ガラス板からはみ出し ており、その部分には、多数の接続端子からなる 接続パターンがプリントされている。接続端子の 各々は、図から明らかなように接続状態を確実に するための被接続部としての膨出部とそれより延 びる導線部とからなっており、本実施例の場合、 各膨出部が並列状態に配置されて第1パターン (13a) および第2パターン(18b) を形成している。 更に、これらのパターンは、一方のパターンの膨 出部が他のパターンの膨出部の間隔部分に隣り合 り如く配列されているので、全体として見た場合 膨出部が配列方向にジグザク状に位置する構成と なっている。そして第1パターンの膨出部と第2 パターンの膨出部の間隔は、導電コネクターの絶

緑シート(8)の幅(厚み)よりも若干大きく形成されている。

(14)は、絶縁材料からなるホルダーで、その上面には、前記液晶ユニット(9)を位置決め保持長が保持している。(14a)と、前記導電コネクターの長が形成されている。(14d)は前記液晶を観察できれたしたである。(15)は、可接性材料からなる、いわゆるフレキシブル基板であり、の下面には、前記第1、第2パターン(16b)が同様の配列でプリントされており、これらよりが同様の配列でプリントされており、これよいのよりが同様の配列でプリントされており、これよりが同様の配列でプリントされており、これよりが同様の配列でプリントされており、(16b)が同様の配列でプリントされており、これよりのようである。(17)は絶縁材料からなる押え板であり、(18)(19)は、この押え板がおよびである。

以上の構成において、液晶ユニットとフレキシ プル基板を接続するには、先ずホルダー (14)内に 液晶ユニット(9)を嵌め込み、さらに下ガラス板

- 7 -

に接続される。

第8図は、との接続状態を示すもので、図から 明らかなように、第1パターン(18a)と第3パタ - ン (16a)、および第2パターン (18b)と第4パ ターン(16b)の各膨出部がそれぞれ上下(紙面に 垂直な方向)の位置関係で重なりあっており、そ れらの間に導電コネクター(1)の弾性導電体層(2)(4) が位置してこれら膨出部に圧接しているので互い に対向している膨出部同士が電気的に接続されて いる。しかも互いに隣り合う膨出部(および導線 部)同士の間には導電コネクターの弾性絶縁体層 (8)(5)が位置しているためこれらが不用意に接続さ れるとともない。さらに、上記した如く液晶ユニ ット、導電コネクターおよびフレキシブル基板の 8 部品は、ホルダーを介してそれぞれに位置決め されているので、とのような接続状態がずれてし まり不都合も全くない。

尚、同図においては、説明の便宜上対向する膨 出部同士を若干すらして描いてあるが、実際上は 上記位置決めによって正確に重なり合うようにな

(11)の接続パターンがプリントされている部分に 導電コネクター(1)を載せ、この導電コネクター上 にフレキシブル基板 (15)および押え板 (17)を重ね 合わせ、このフレキシブル基板および押え板の両 端に形成された穴を通して止めオジ (18)(19) をホ ルダーに螺着すれば良い。この状態では液晶ユニ ット(9)はホルダー上面に形成された凹部 (14a) に よってホルダー上の所定位置に正確に位置決めさ れ、かつ導電コネクター(1)も上ガラス板の側端面 (10a) とホルダーの端面 (14e) 並びに規制壁 (14b) (14c) によって位置決めされているので接続パタ - ン上に正確に保持される。一方フレキシプル基 板 (15)は前記止めネジによってホルダー (14)に対 して所定の位置関係で固定されるために、導電コ ネクター(1)の下面には第1および第2パターン (18a)(18b) が当接し、またその上面には第8 およ び第 4 バターン (16a)(16b) が当接する。止めオジ (18)(19)は弾性体からなる導電コネクター(1)を圧 縮するべく締め付けられるので、導電コネクター と各接続パターンとは適度な接触圧をもって確実

- 8 -

るものである。もっとも、図示の如く、これらの 膨出部が若干すれたとしても、接続状態には格別 の悪影響を与えるものではない。

上記実施例では、フレキシブル基板および液晶 ユニット上の接続パターンは、その先端の被接続 部すなわち膨出部がジグザク状となるように配置 されているが、とのような構成によりその配列方 向のスペースを小さくできるメリットがある。す なわち、従来の専電コネクターを使りものでは、 接続パターンが第4図ADのように単に一列に配置 されているものであり、との場合、その膨出部(h) の幅を仮に 0.5 m とし、次の膨出部との間隔も 0.5 m とするとそれらのピッチは1.0 m となる。 これに対し、上記の如き本発明による導電コネク ターを使用し、その接続パターンの各膨出部がジ グザク状に配列されている場合には、第.4 図(B)に 示す如く、各膨出部 (18a')(13b') の幅を 0.5 mm、 各端子間同士の間階のうち最も幅の狭い部分の間 隔を 0.5 m および導線部の幅を 0.2 m とすると、 そのピッチは 0.85 mm となり、前記従来例のもの に比し配列方向の長さを 0.85倍に小型化できる 利点がある。

同図において、(20)はベンタブリズム、(21)は 焦点板、(22)は接眼レンズであり、これらのファインダー構成部品を覆うべく上カバー(23)および 前カバー(24)がカメラ本体(図示せず)に固着されている。(25)は採光窓を形成する透明部材であり、その直下に液晶ユニット(26)が配置されている。液晶ユニット(26)は上下関係が逆になってい

-11-

レンズ (22)を介して撮影者により視認可能となる。

上記実施例においては、回路構成部品として、 液晶ユニットとフレキシブル基板を挙げ、それら の接続状態を示したが、この発明はこれに限らず 基板同士を接続する場合にも実施可能であり、以 下念のためその一例を挙げておく。

以上の如く構成されたファインダーにおいては透明部材 (25)を通して入射する外光がこの液晶ユニットを照射し、その透過光が反射光学素子 (31a) ~ (31c) によってペンタブリズム (20)内へと導びかれるので、液晶ユニット (26)上に現われたシャッター速度若しくは絞り値を示す数字は前記接眼

- 12 -

(36)(38)を前記位置決めピン(35b)(35c) に挿通しかつ止めネジ(40a)(40b)を押え板および第2基板に挿通するようにして、このネジをホルダー上のネジ穴に螺合させれば基板同士が導電コネクター(37)によって確実に接続されるものである。

特開昭60-89076(5)

尚、とのスルーホールに関する構成としては、 図示のものでは、穴のまわりに縁取り状に導電部が形成されているがとのような縁取り部を省略したもの、いわゆるランドレス形のスルーホールで あっても良く、更には、穴を設けずに接続端子を 基板の端部まで延長し、基板の側端面に基板の表

- 15 -

これら第2・第8基板の上面には押え板 (60)が載せられ、適宜の手段により、前記導電コネクターを圧縮する如く台板 (56)に間着されている。

この実施例の場合、導電コネクターによって、 第1基板上の接続パターンと第2基板上の接続パターンと第8基板上の接続パターンと第8基板上の接続パターンと第8基板上の接続パターンと第3基板の合計3つの回路構成 部品間での電気的な接続が行なわれていることに なる。

また、上記説明の中では、矩形の断面形状をもつ導電ユニットを複数個連結して導電コネクの形状を外で構成した例のみを示したが、導電ユニットの形式しくはリングがあっても可能である。第9図は断面リングがよの導電ユニット(61)(62)を、絶縁部材(63)を外して連結することによりコネクターを構成した例を正さる。なコネクターを存成したが、導電ユニットの中空部(61a)(62a)の直径を任意に設定しておくことでコネクター全体の弾性力を適

要両面を連結する導電部を形成するようにしても 良く、とのようにすることで更に接続端子間のピッチを小さくすることができる。

上記各実施例では、第1および第2導電ユニッ トからなる導電コネクターを、2つの回路構成部 品、例えば基板と液晶ユニット或いは基板同士を 接続するために使用した例について述べたが、こ のような導電コネクターは単に2つの回路構成部 品のみならず、3つの回路構成部品を接続すると とも可能である。第8図はこのような実施例を示 すもので、(51)(52)は、それぞれ第1および第2 導電ユニットで、その間に設けられた絶縁シート (53)と共に、既述のものと同一構成からなる導電 コネクターを形成している。との導電コネクター は、ホルダー (54)内に収納されており、台板 (56) 上に載職された第1基板 (57)上に重ね合わされて いる。そしてこの導電コネクターの上面には、第 2 基板 (58) および 第 3 基板 (59) が、それぞれ第 1 導電ユニット (51) および第2 導電ユニット (52) に 別々に当接するような状態で重ね合わされている。

- 16 -

宜調整できる効果がある。

〔導電ユニットが平面的に連結された実施例群〕 第10図(A)は、既述の如く弾性導電体層と弾性 絶縁体層との積層構成からなる導電ユニットが絶 縁シート(65)(66)を介して3つ連結されてなる導

電コネクター (67)を示しており、このような導電 コネクターによれば接続パターンの配列方向の長 さを更に短縮できる効果がある。すなわち、同図 (B)に示す如く、基板 (68)上にプリントされる接続 パターンは、各接続端子の膨出部が三列に並べら れ、しかも全体としてジグザグ状に位置する如く 配置するととが可能となり、この場合、同数の接 統端子をその膨出部が 2 列に ジグザグ状に配置さ れたものに比し、更にその配列方向の長さを短縮 できる。また、同図(C)のものでは、接続パターン の膨出部を 8 列に配置するに際し、その 5 ちの 2 列はジグザク状に配列し、他の1列はそれらの横 に並列的に並べ導線部をスルーホール (69₁)~(69n) を通して基板 (70)の 裏面側で折り返したものであ り、このような構成を採ることにより、同図(B)に 図示のものよりも更にコンパクトに基板を形成し 得る効果が得られる。接続パターンとして、いず れのものを用いるにしろ、このようなパターンを 用いるととによって基板をコンパクト化できると いり効果は、導電コネクターを同図(A)に示す如き

- 19 -

気的な接続が行なわれるととは既述の実施例と同 様である。

この実施例は、所定の方向、例えば図において X方向にスペースがなく、それと直交する方向に は比較的ゆとりがあるというような場合に使用し て特に有効なものである。従来の導電コネクター を使用した場合、接続端子が一列に配列されてい るためにその配列方向に長大なスペースを必要と し、その方向が前記×方向と一致するときには実 施できない欠点があったが、との実施例によれば 特定方向の長さを短縮できるので従来例のような 欠点を解消することができる。

尚、との実施例では2つの導電ユニットが直角 に連結されているが90°よりも小さい角、或いは 大きい角度をなすように 2 つのユニットを連結し ても実施可能である。

第12図は、導電コネクターを口字形に形成し た実施例を示したものである。同図(A)に示すよう に導電コネクター(80)は、上記実施例のL字形の 導電コネクターを2つ組み合わせた格好をしてお

3本の導電ユニットで構成したことによって生ず るものである。

第11図は、導電コネクターをL字形に形成し た実施例を示す。(71)および(72)は、いずれも既 述の如き積層構造からなる第1および第2導電ユ ニットで、これら2本の導電ユニットが絶縁性の 接着剤によってL字形に貼着一体化されて、導電 コネクター (73)を形成している。尚、導電ユニッ ト同士の連結部には一方の導電ユニットの絶縁体 層部分(72a)が位置するように構成され、導電ユ ニット間の絶縁をより確実なものとしている。 (74) は第1基板であり、その上面には多数の接 続端子がプリントされており、それらはその膨出 部 (75a₁) ~ (75an) が前記導電コネクターに対応し てL字形を形成するように配列されている。 (76) は第2基板であり、その下面には、前記第1基板 上の接続端子と同様、その膨出部(77a₁)~(77an) をL字形に並べた状態で多数の接続端子がプリン トされている。そして、これらの基板を導電コネ クター (78)の上下面に圧接させると、基板間の電

- 20 -

り、第1~第4の導電ユニット(81)~(84)を絶縁 性の接着剤で貼着一体化することにより形成され たものである。

とのような形状の導電コネクター (80)は、例え は、反射型液晶と基板との接続に適しており、同 図(B)はその使用例を示すものである。同図におい て、(85)は台板、(86)は基板、(87)は絶縁材料か らなるホルダーで、とのホルダーはその内部に前 記導電コネクター(80)が嵌め込まれており、下方 に向けて突出するピン (87a)(87b) が前記基板およ び台板を貫通して熱ガシメされることにより、基 板 (86)を位置決めした状態で台板に固定されてい る。(88)は、公知の反射型液晶ユニットで、この ユニットは前記導電コネクターに対応した形状の ほゞ正方形状の形を有しており、導電コネクター (80)の上面に、前記ホルダーにより位置決めされ た状態で重ね合わされている。との液晶ユニット の、前記導電コネクター(80)に当接する周辺部分 には既述の接続パターンがプリントされている。

(89)は押え部材であり、液晶の上面より嵌め込ん

.

で押えつけると、ホルダーの圏側に突設された係止突起 (87c)(87d) によって押し込まれた位置に係止され、以後、液晶ユニット等の脱落を防止する如く機能する。尚、 (90)は、前記液晶を駆動するための I C であり、導電コネクターによって形成される中空部に配置されている。

専電ユニット (92) に、また他方の列は第 2 導電ユニット (98) とそれぞれ当接し得るような位置に配設されている。

- 23 -

同図(B)は、この導電コネクターと各基板との接続状態を示したもので、組み合わされた状態では上記した各部材が台板 (98)上に重ね合わされており、押え板 (99)によって上方より圧縮されている。押え板 (99)は既述の如く適宜の手段によって各部材の位置決めを行ないつ」、台板 (98)に固着されているものである。

この状態では、既述の実施例と同様に、導電コネクターの第 2 導電ユニット (93)によって第 1 および第 3 基板 (95)(97) 上の各接続端子同士が接続され、また第 1 導電ユニット (92)によって第 2 および第 3 基板 (96)(97) 上の各接続端子が接続されるが、この実施例によればこの他第 1 基板 (95) 上の接続端子と第 2 基板 (96) 裏面の接続端子とが直接対ることによって第 1、第 2 基板同士の電気的接続も達成される。この場合、前記押え板(99)が、弾性導電コネクターを押圧しているので、第

で第2基板の厚みより若干小さめであっても実施 可能である。 (95)は第1基板、 (97)は第8基板で ある。各基板上にブリントされた接続パターンは 図には省略されているが以下のように配設されて いる。すなわち第1基板 (95)の上面には、多数の 接続端子からなる接続パターンがフリントされて おり、一部の接続端子の膨出部は第2基板 (96)と 重なり合うようにその直下まで延びており、他の 接続端子の彫出部は第2基板 (96)によって覆われ ない位置に露出している。また、第2基板 (96)は その表裏両而に接続パターンがプリントされてお り、裏面側に配設された接続端子の膨出部は、と の第2基板の直下まで延びてきている第1基板(95) 上の膨出部と対応する位置にプリントされており、 また表面にプリントされた接続端子はその膨出部 が 導電 コネクターの 第 1 導電 ユニット (92) と対向 する位置に配設されている。さらに、第8基板(97) の下面に配設された接続パターンは、各接続端子 の先端膨出部が既述の如く2列にジグザグ状に配 列されており、一方の列は導電コネクターの第1

- 24 -

2 基板 (96)はこの専電コネクターによる付勢力を受けて第 1 基板 (95)に充分圧接される。従って、第 1 基板と第 2 基板とは直接接触により接続されるものの、専電コネクターの弾性力の作用により接触不良を起す惧れは殆んどない。

〔導電ユニットが立体的に連結された実施例群〕 第14図は、導電コネクターがコ字状に立体的 に構成された実施例を示す。

同図において、(101) は第1導電ユニットであり、弾性導電体層(101a₁)~(101an)と弾性絶縁体層(101b₁)~(101bn)とが順次積層された状態で一体化されたものであり、(102) は同一構成からなる第2導電ユニットである。これら第1および第2導電ユニットは、互いに重なり合う如く上下の位置関係に配置され、弾性絶縁部材(103)を間に挟んで絶縁性接着剤によって貼着一体化され、断面略コ字形の導電コネクター(104)を形成している。前記弾性絶縁体層(101b₁)~(101bn)は絶縁性ゴムで形成されており、また弾性導電体層(101a₁)~(101an)は導電材料、例えば炭素微粉末を配合

されたゴム部材で形成されている。

(105) は第1基板、(106)は第2基板、(107)は第8基板であり、それらの互いに対向する面には、多数の接続端子からなる接続パターン(108)(109)(110)(111)がブリントされている。各接続端子は、接続を確実にするためにその先端部分に形成された被接続部としての膨出部と、それより引き出されて他のターミナル若しくは回路案子などに連結されている導線部とからなっている。第2基板(106)上にブリントされた接続端子(109a)は、スルーホール(106a)を介して裏面側の接続端子と若干構成が相違している。

次に上記構成よりなる導電コネクターを使用して基板間の接続を行なり場合について説明すると先ず導電コネクター(104)の各導電ユニット間の隙間(104a)に第2基板(106)を挿入し、その後第1基板(105) および第3基板(107)をそれぞれ上下方向から導電コネクターに押し当てれば良い。そして、このように重ね合わされた状態で、図示

-27-

れているので、結果的には導電コネクターを介してその接続端子と対応する第 1 および第 3 基板上の接続端子同士が電気的に接続されることになる。

この実施例では、2本の導電ユニットを上下の位置関係で立体的に連結して導電コネクター(104)とする構成を採ったので、第2基板(106)はその両面に接続パターンを配することができ、従来例のように単に基板の一表面に接続端子を配列する構成と比べると、接続端子の配列方向における基板の長さを大幅にコンパクト化できる効果が得られる。

また、上記実施例における導電コネクターは略コ字形に形成され、その隙間部分(104a)に基板を挟持することが可能であり、いわゆるソケットは、例での機能を有している。従来のソケットは、例には合成樹脂で鞘状に形成されたパッケージ内に、板パネ接片を多数個配列した構成であり、パッケージの開口部より挿入された基板をこれら板が、を持て弾性的に挟持する如く構成されていた。しかしながらこのような従来のソケットでは、板バ

しない押え板により上下から挾み込み導電コネクターを圧縮させた状態で押え板同士を間定する。 尚、 このとき、 適宜の位置決め手段を設けて導電 コネクターに対する各基板の位置関係が特定され るように構成しておくことが望ましく、 位置決め 手段としては例えば導電コネクターと各基板にそれぞれ複数の丸穴を設けておき、 その丸穴に押え 板同士を固定するための止めネジを貫通させる構

成などが可能である。

以上のように組み合わせると、導電コネクター自体が弾性体で形成されているために各接続端子に対して導電コネクターが充分な接触圧をもって接触することができる。導電コネクターの第1導電ユニット(101)により、第2基板上の接続バターン(111)とが電気的に接続され、また第2導電ユニット(102)により第1基板上の接続バターン(108)と第2基板要面の接続バターン(110)とが電気的に接続される。また、第2基板上の接続端子に予め接続される。また、第2基板上の接続端子に予め接続さ

- 28 -

尚、上記説明では、第1導電ユニットと第2導電ユニットの間に絶縁部材(103)を介在させて全体をコ字型に形成した実施例について説明したがこの絶縁部材(103)は必らずしも必要ではなく、例えば、一方の導電ユニットをこの絶縁部材が一

体化されたような形状、すなわち断面L字形の部材として形成した上で、他の導電ユニットに絶縁性接着剤を介して連結するようにしても良いのの場合、第1と第2導電ユニット間の絶縁、挟持される。まなが極めて薄いるのもない、検討は、絶縁部材(103)を省略してあるようには非接着剤により直接連結すせるには非接着剤により直接連結すせるには非接着の分を押し拡げるようにして基板を挿入すれば良い

さらに、上記実施例では、導電コネクターの形状が断面コ字型に形成されているが、第15図に示す如く、その断面がも字型となるように形成しても実施可能であり、この場合、湾曲した第1導電ユニット(112)と第2導電ユニット(113)とを絶縁部材(114)を介して接着することにより、断面し字型の導電コネクター(115)が形成されるものである。このような形状のコネクターによれば、導電ユニットが変曲しているため、その曲率を変

- 31 -

(121e) とが形成されている。従って、第 1 基板 (128)、第 2 基板 (124) および第 8 基板 (125) がそれぞれ既述のように導電コネクター (121) と組み合わされた状態では、以下のように数通りの接続が可能となる。

すなわち、絶縁部材 (122a) ~ (122c) の設けられている部分では、既述のとおり、第 1 導電ユニット部 (121a) によって第 2 基板 (124) 上の接続端子と第 3 基板 (125) 要面の接続端子とが第 2 準電ユニット部 (121b) によって第 1 基板 (128) 上の接続端子と第 2 基板 (124) 要面の接続端子とが でまた、第 2 を記憶に接続される。また、何121c) ~ (121e) では、接続はされている部分 (121c) ~ (121e) では、接続はこの経過子の基板との 2 枚できる。例えば、第 1 基板 (123) と第 3 基板 (125) の対向する位置に接続端子を配置に接続端子を配置に接続端子を配置に接続端子を配置に接続端子を配置に接続端子を配置に接続端子を配置には接続端子を設けないでおくと第 1 と第 3 基板上の端子間が電気的に

えることによっても弾性力の調整が可能となり、 コネクターの材質を選択することと合わせて可成 の範囲で弾性力の調整を可能とする効果が得られる。

第16図は、上記コ字型の導電コネクターの変形実施例を示したもので、既述のものでは、第1導電ユニットと第2導電ユニットとが互いに完全に絶縁されていたのに対し、この実施例ではこれら両導電ユニットが、電気的に接続されている部分が設けられている点で既述のものとは相違している。

すなわち、導電コネクター (121) は、既述の如く弾性導電体層と弾性絶縁体層の積層構造からなるもので、全体として断面略コ字型に一体形成されたものであって、その一部の型抜された部分に (122c) を縁部材 (122a) ~ (122b) が挿入されたものである。従って、この導電コネクターには第1導電ユニット部 (121a) と第2導電ユニット部 (121b) とを絶縁している部分 (122a) ~ (122c)と、これら両導電ユニット部を電気的に接続している導電部 (121c) ~

-32-

接続されるととになる。これら基板間の接続関係 をまとめると次表のようになる。

	導電部 (121c)~(121e) の設けられている部分	絶縁部材(122a)~(122c) の設けられている部分
接続與係	第1基板と第2基板 第2基板と第3基板 第1基板と第3基板 第1基板と第2基板 と第3基板	第1基板と第2基板 第2基板と第8基板

尚、上記実施例は、2本の導電ユニット部間に 部分的に絶縁部材を介在させる構成についてで たが、このように絶縁部材を設ける構成は単一の 導電ユニットからなる導電コネクターに実施する ことも可能である。この場合、絶縁部材は弾性する で介装させられるため、2つの基板を接続する 際に導通が必要な部分とそうでない部分とがある 場合に特に有効である。

さらに、とのように絶縁部材を介在させる構成

は、第17図に示す如く、8つの専電ユニット部(126a)(126b)(126c)が一体化され、断面略 E 字型に形成された導電コネクター(126) に実施しても良く、この場合更に絶縁部材を積層方向と直交する方向に幾つ設けるか(例えば絶縁部材を(127)(128)の如く1つの導電体層(126d)を横切る如く2層設けるかどうかなど)によって基板間の接続関係を更に多様化することができる効果がある。

第18図は、上記のコ字型導電コネクターを更に発展させたものであり、コ字型コネクターを背中分を向かせに一体化したような形状、すなわちしてたような形状、すなわちしてたような形状、すなわちしてがある。(182a)をよび(182b)は、幸を一般をであり、この絶縁部材であり、この絶縁部材であり、この絶縁されている。それないでは、第1~第4導電ユニットのの分においては、第1~第4導電ユニットのの分においては、第1~第4導電ユニットのの分においては、第1~第4導電ユニットのの分においては、第1~第4導電ユニットののの分においては、第1~第4導電ユニットのの分においては、第1~第4導電ユニットのの分においては、第1~第4導電ユニットの分にないるため、各導電ユニットののでは、ののことのである。

- 85 -

ニットであり、これらのユニットは、所定方向に ずれた状態で絶縁性接着剤により直接に、或いは 図示の如く弾性絶縁シート(143)を介して貼着一 体化されている。(144) は第1基板、(145) は第 2 基板であり、それぞれの上面には、第1接続パ ターン(146) および第2接続パターン(147) がプ リントされており、それらの各膨出部 (146a₁) ~ (146an) および (147a₁) ~ (147an) は第1導電ユニ ット(141) および第2 導電ユニット(142) と接触 可能な位置に配置されている。(148) は第3基板、 (149) は第4基板であり、それぞれの下面には接 続パターンがプリントされていて、それらの膨出 部(148a₁)~(148an) および (149a₁)~(149an) は、 前記第1および第2基板上の膨出部と対向する位 置に配置されている。また、第1と第2基板の互 いに接触している面上、および第8および第4基 板の互いに接触している面上にはそれぞれ対向す る如く接続パターン(いずれも図示せず)がプリ ントされており、図に示す如く2枚の基板同士が 重ね合わされた状態では、対向する接続パターン

に導電状態に連結されている。

図示するものは、絶縁部材 (132a) が各導電ユニットを電気的に分離する如く介装されているが、この絶縁部材の厚み t を小さくすると共に、第1導電ユニット部 (181a) と第4導電ユニット部 (181d)を連結する部分を残しておくようにすると、第1と第4導電ユニット部同士は電気的に連結されたまいて残りの導電ユニットとの関係のみを絶縁状態とすることもできる。

このように本字型に構成された導電コネクター(181)によれば、図示する如く第1~第4基板(188)~(186)の少くとも4枚の基板間での極めて多様な電気的接続を可能となし得るが、既述のE字型コネクターに比し薄型に形成し得るので、特に高さ方向のスペースに制限のある機器に組み込むのに適している。

第19図は、複数の導電ユニットが階段状に連結されて、一個の導電コネクターを形成している例を示すもので、同図において(141) および(142)は既述の積層構造からなる第1および第2導電ユ

- 36 -

同士が接触する如く構成されている。 尚、第 1 および第 4 基板 (144)(149) はそれぞれ可撓性材料で形成された、いわゆるフレキシブル基板であり、第 2 および第 3 基板 (145)(148) は硬質基板である。

以上の構成において、各部品を図に示す順序で 重ね合わせ、上下より図示しない押え部材で挾み 込む如く固定すると、第1導電ユニット(141) に よって第1基板 (144) と第3基板 (148) とが電気 的に接続され、また第2導電ユニット (142) によ って第2基板(145)と第4基板(149)とがそれぞ れ電気的に接続されることはこれまでの実施例の 場合と同様である。さらに、第1導電ユニット (141) がその弾性力により第 8 基板 (148) を第 4 基板(149)上に押圧するので、これら両基板の相 対向する面にプリントされた接続パターン同士が 充分な接触圧をもって直接に接続される。同様に 第 2 導電ユニット (142) の弾性力によって第 2 基 板(145)が第1基板(144)に圧接されるので、そ れらの相対向する面にプリントされた接続パター ン同士が確実に接続される。

特開昭60-89076(11)

この実施例によれば、導電コネクターは端子間を接続する中介部材としての役割を果すと同時に対向接触する如く重ね合わされた基板同士を圧接するための押圧部材としても機能するので、基板間の多様な接続を可能となし得る効果がある。

第20図は、導電コネクターをソケットとして 利用する場合の実施例を示したもので、既述の第 14図示の実施例を更に発展させ、基板と導電コ ネクターとの位置決め作業およびこれらの組立体 の取扱いを容易にしたものである。

同図(A)は、導電コネクター(151) と各基板の構成および位置関係を示すもので、各構成部品の構造は本質的に第14図示の実施例のものと同一なので、重複する説明を省略し、既述のものと相違する点についてのみ説明すると、導電コネクター(151) は各導電ユニット(152)(153)の先端部面(152a)(158a) に面取りが施こされており、また位置決めのための複数の貫通孔(154)を有している。本実施例の場合、貫通孔は、導電コネクター(151)の長手方向(積層方向)の両端部に各1つ宛設け

- 89 -

通孔は前記基板および導電コネクターに穿設された貫通孔と対応する位置に形成されており、これらを通して絶縁ピン(164)(165)が挿通可能な構成となっている。(168e)(163f)はこのパッケージ本体を図示しない機器内に組み込む際に用いられる取付用の穴である。

られており、図においては便宜上その1つの貫通れている。第1基板(155)を出ている。第1基板(155)を北び第3基板(157)には、既述の如場合、各接続の如場合、各場のの場合をない、特になめの絶縁して形成のの表面には短絡防止のた。他縁して形成ののののが露出する。またのではないののののでは、接続パターンの形がののかが露出するように構成っての配列方向(図をおいずれもその一方のみが関連れている)がは、おいずれもその一方のみが関連れている。はいずれもその一方のみが関連れているが関連でいる。はいずれものした。と対応する位置に設けられている。

一方、同図(B)に示すものは、ソケットの構成部品としての絶縁材料からなるパッケージ(163)であり、全体が鞘状に形成されていて、開口部(168a)と、それよりも開口面積の小さい挿入口(163b)とが形成されている。(163c)(163d)は、パッケージ全体を貫通する如く設けられた貫通孔で、この貫

-40-

導電コネクターに形成された面取り部(152a)(158a)は、とのパッケージ内への挿入動作を容易にするための配慮である。

第21図は、上記ソケットの更に変形した例を示すもので、2枚の基板のみの電気的接続を行な う点および各構成部品間の位置快めの手段の具体 的構成において特に上記実施例と構成を異にして いるものである。

同図(A)において、導電コネクター(171) は、単 一の導電ユニット(172)と絶縁ゴムからなる弾性 体(173) とが絶縁性接着剤(174) を介して連結ー 体化されており、全体として断面略コ字型の形状 を有しており、第1基板(175)の厚みより若干小 さい幅を有する隙間部 (171a)を有している。そし てこの導電コネクターの長手方向における両端部 近傍には位置決め用の孔(176)がそれぞれ設けら れており、かつとのコネクターの側端面には上記 実施例と同様に面取りが施とされている。第2基 板(177)には、接続パターン上に絶縁塗料からな る保護層が設けられており、被塗布部の窓 (178) を介して各膨出部のみが露出するように形成され ていると共に、この膨出部の配列方向に沿った基 板両端部近傍にはそれぞれ位置決め用の穴(179) が形成されている。一方、同図(B)に示すパッケー ジ本体(180)の内部上壁には垂下ピン(180a)(180b) が一体成形されており、それらは前記位置決め孔

-43-

が抜け出たり、或いはその姿勢が歪んだりする惧れは一切ない。

そして、基板間の接続を行なりには、第1基板 (175) を挿入口 (180f) から差し込み導電ユニット の隙間部 (171a) 内に位置させれば良く、この場合 挿入された基板は導電コネクターによって弾性的 に挟持され、かつ導電ユニット (172) を介してパッケージ内の第2基板 (177) に電気的に接続されるととは上記実施例の場合と全く同じである。

以上群述したように、複数の導電体ユニットを 平面的若しくは立体的に連結することで種々の形 状の導電コネクターを構成し得るが、さらに以下 に述べる変形を加えることで導電コネクターのパ リエーションを更に増加させることができる。

第22図は、導電コネクター(181)の周側面の うち、基板上の接続パターンに接触しない部分を 絶縁性の弾性シート(182)で囲続した例を示して いる。このように電気的な接続に寄与しない不必 要部分を絶縁材で被覆するように構成すると、機 器内に組み込まれた際の不用意な短絡を防止する (179)(176) と対応する如く配置されている。また 開口部 (180c) を形成するパッケージ後方の下辺部 分には、抜け止め用の係止突起 (180d) が一体形成 されており、との係止突起 (180d) には導電コネク ターをパッケージ内部へと導びくようにテーパー 面 (180e) (同図(C)参照) が形成されている。

以上の構成において、第2基板と導電コネクターとを組み立てソケットとしてユニット化するには、第2基板 (177) を導電コネクター (171) 上に重ね合わせた状態で、開口部 (180c) よりパッケージ 側垂下ピン (180a) (180b) を基板 および 導電コネクターの孔 (179)(176) を上び 内に嵌め込むようにすれば良い。 この状態は同図(C)に示されているが、 2基板と導電コニット (172) との位置 内によって特定では、 第2基板 と導電 前出いいるので、 導電コニットの背後 下方には、 ので、 導電コネクター (180d)が位置しているので、 導電コネクター

- 44 -

ととができ、また専電コネクターを支持するためのホルダーを金属材料で形成し得るなどの効果がある。 尚、この実施例では絶縁被覆層として絶縁シートを貼着する構成を採ったが、単に絶縁塗料を塗布しておくだけでも同様な効果が得られる。

また、これまでに述べた実施例では、導電コネクターを構成する各導電ユニットは、それぞれ導電体部間のピッチが同一でしかも隣り合う導電ユニットの位相が一致しているのがについてのみ説示したが、被接続側の接続パターンの間隔等に応じてこれらを変えることも可能である。

すなわち、第 2 8 図(A)は、導電体層部 (183a₁)~ (188an) が所定のピッチで配置された第 1 導電ユニット (188) と、それよりも大きなピッチで配列された導電体部 (184a₁)~(184an) を有する第 2 導電ユニット (184) とを連結して導電コネクター (185) を形成した例を示しており、同図(B)は導電体部が同じピッチで配列された第 1 および第 2 導電ユニット (186)(187) を連結して導電コネクター (188) としたものであるが、このものでは互いに

隣り合う導電ユニットが位相のずれた状態、すな わち各導電ユニットの導電体部が真機に並んだ状 態ではなく積層方向に沿ってずれた状態に連結さ れている例を示している。

第22 および第23 図で述べた導館コネクター の変形例は、いずれも導電ユニットが平面的に連 結されたものについて述べたが、このような変形 例はこれに限らず各導電ユニットが立体的に連結 されたものにも実施し得るものであることは言う までもない。

効 果

との発明によれば、弾性絶縁体層と弾性導電体 層との積層構造からなる導電ユニットを絶縁体を 介して複数個連結することによって導電コネクタ - としたものであるから、回路構成部品上の接続 端子群の被接続部は、単に一列に並べるだけでな く、例えばシグザグ状や回路構成部品の表裏両面 に配するなど導電ユニットの数に対応して複数列 にすることができるので、接続端子の配列方向に おける回路構成部品の長さをコンパクトにすると

- 47 -

図、

第11図は、この発明の更に他の実施例を示す 斜視図、

第12図(A)は、この発明に係る導電コネクター の更に他の実施例を示す斜視図、同図(B)はこの導 電コネクターの組込例を示す断面図、 (A) およい(B)

第13図は、この発明の更に他の実施例を示す もので、同図(A)は斜視図、同図(B)は断面図、

第14回は、この発明の更に他の実施例を示す 斜視図、

第15図は、この発明に係る導電コネクターの 更に他の実施例を示す斜視図、

第16図は、この発明の更に他の実施例を示す 斜視図、

第17図は、との発明に係る導電コネクターの 更に他の実施例を示す斜視図、

第18図は、この発明の更に他の実施例を示す 斜視図、

第19図は、との発明の更に他の実施例を示す 斜視図、

とができる格別の効果が得られる。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、との発明の従来例を示す斜視図、

第2回は、との発明の一実施例を示す斜視図、

第 8 図は同上実施例の導電コネクターによる接(A) および(B) 続状態を示す要部断而図、第 4 図/は、接続パター ンの配置例を示すもので、同図(A)は従来例を、同 図(B)は同上実施例に実施されている接続パターン を示す概略説明図、

第5図は、この発明に係る導電コネクターのカ メラへの適用例を示す断面図、

第6図は、この発明の他実施例を示す斜視図、 第7図(A)(B)(C)はそれぞれこの発明の実施に適し た接続パターンの例を示す平面図、

第8図は、この発明の他実施例を示す断面図、 第9回は、この発明に係る導電コネクターの更 に他の実施例を示す斜視図、

(A)、(B) ちょび(c) 第 1 0 図(は、この発明の更に他の実施例を示す もので、同図(A)は導電コネクターを、同図(B)およ び(C)は接続パターンの配設された基板を示す平面

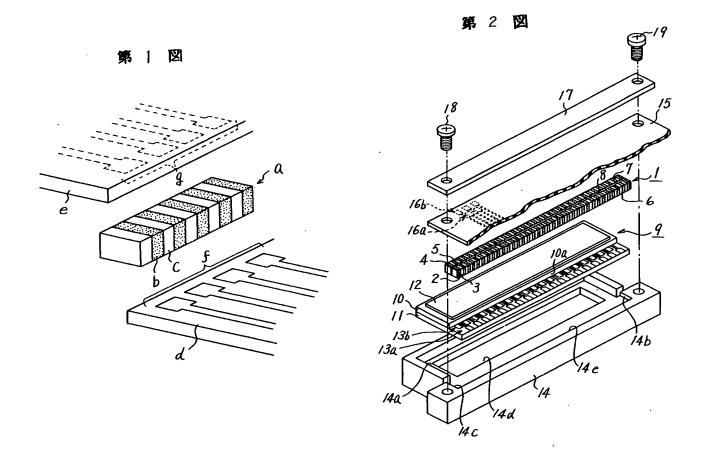
(A) (B) および(C) 第20図は、この発明の更に他の実施例を示す もので、同図(A)は本発明に係る導電コネクターと 基板を示す斜視図、同図(B)は導電コネクターおよ び基板を収納するパッケージを示した斜視図、同 図(C)は組立状態を示す断面図、(A)(B)なび(C)

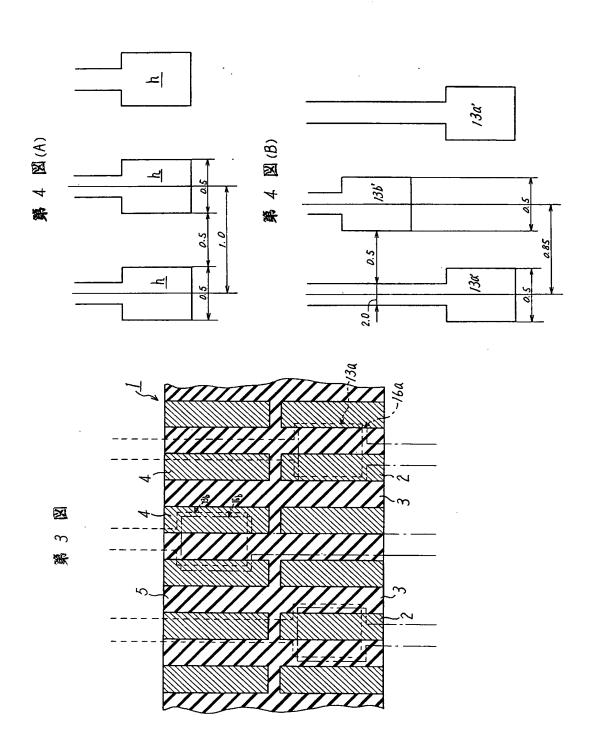
第21四は、この発明の更に他の実施例を示す もので、同図のは、本発明に係る導電コネクター および基板を示す斜視図、同図(B)は導電コネクタ - および基板を収納するパッケージの斜視図、同 図(C) は組立状態を示す断面図、

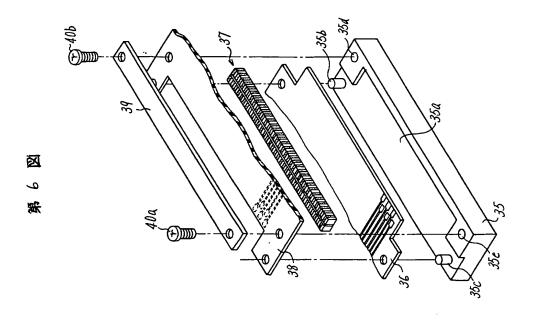
第22図は、この発明に係る導電コネクターの 他の実施例を示す斜視図、

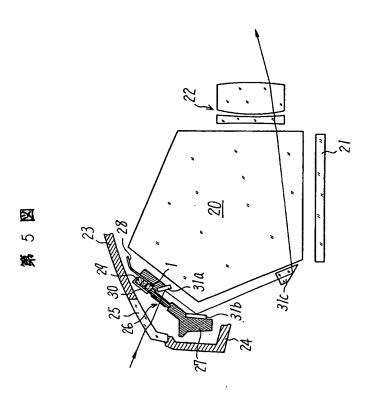
第23図(A)および(B)は、それぞれこの発明に係 る導電コネクターの更に他の実施例を示す斜視図 である。

(1), (37), (73), (80), (91), (104), (115), (121), (126), (131), (151), (171), (181), (188) …… 導電コネクター, (8),(5)……弹性絶縁体層,(2),(4)……弾性導電体層, 8 …… 絶縁体

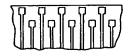




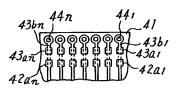




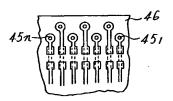
第7四(A)



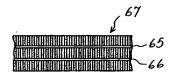
第 7 図(B)



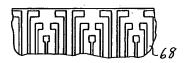
第7四(c)



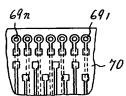
第 10 図 (A)



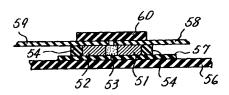
第 10 図(B)

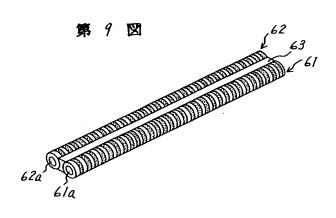


第 10 図(C)

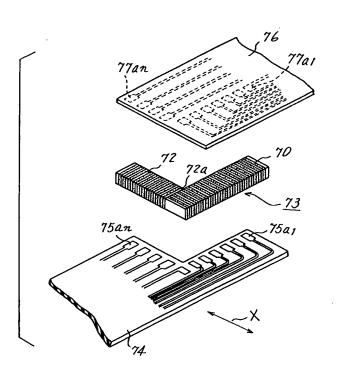


第 8 図

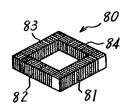




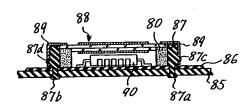
第 // 図



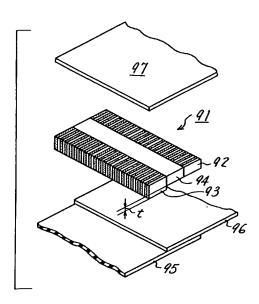
第 / 2 図 (A)



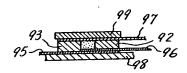
第 /2 図(B)

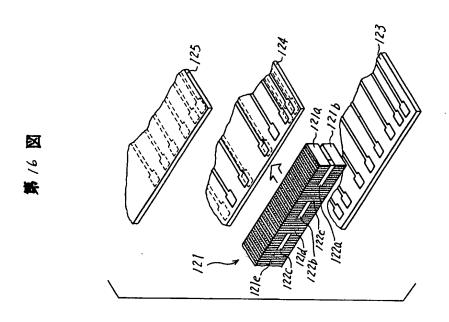


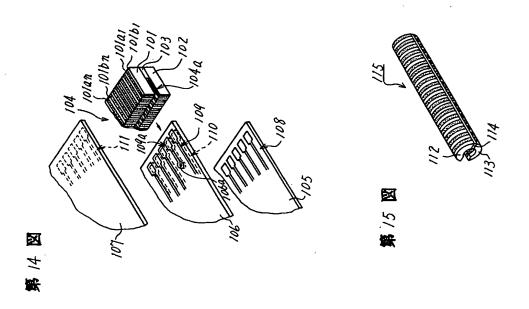
第 /3 図(A)

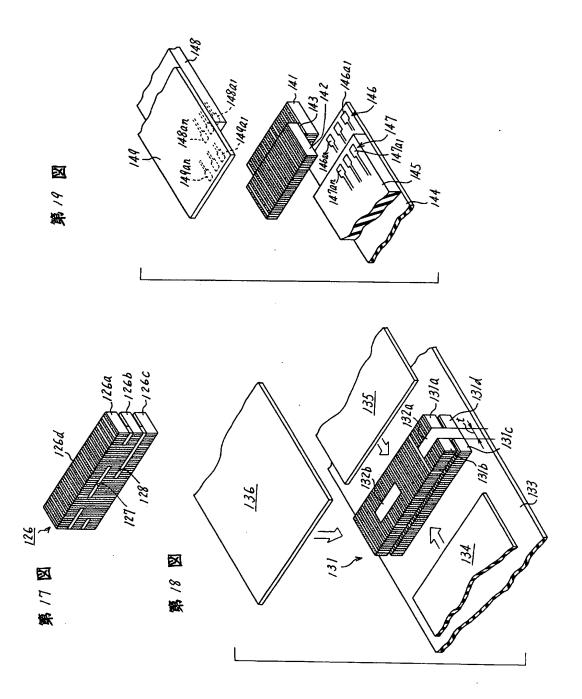


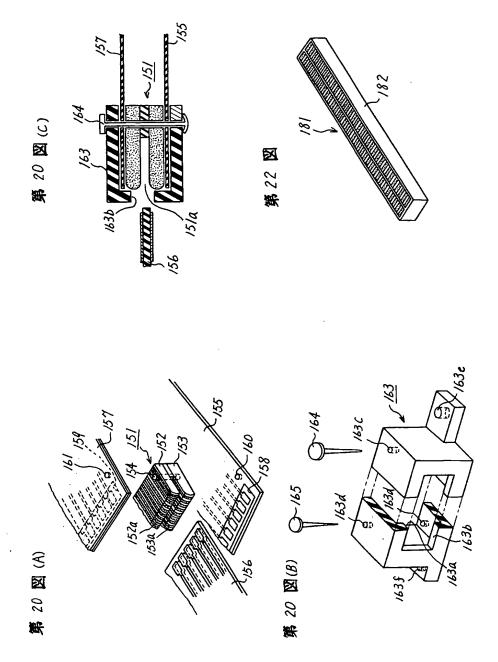
第 13 図(B)

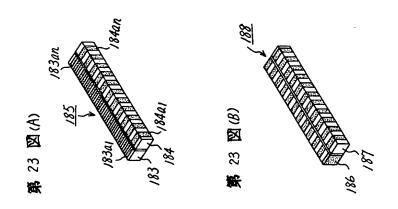


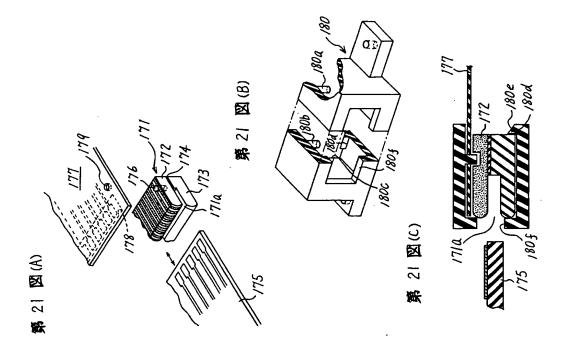












第1]	夏の紀	売き						
@発	明	者	泉		修	=	大阪市東区安土町2丁目30番地大阪国際ヒル メラ株式会社内	ミノルタカ
@発	明	者	中	西	康	雄	大阪市東区安土町2丁目30番地大阪国際ビル メラ株式会社内	ミノルタカ
⑫発	眀	者	古	匠	明	和	大阪市東区安土町2丁目30番地大阪国際ビル メラ株式会社内	ミノルタカ
⑫発	明	者	石	津	哲	也	大阪市東区安土町2丁目30番地大阪国際ビル メラ株式会社内	ミノルタカ

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
GRAY SCALE DOCUMENTS
LIVLINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER:

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.